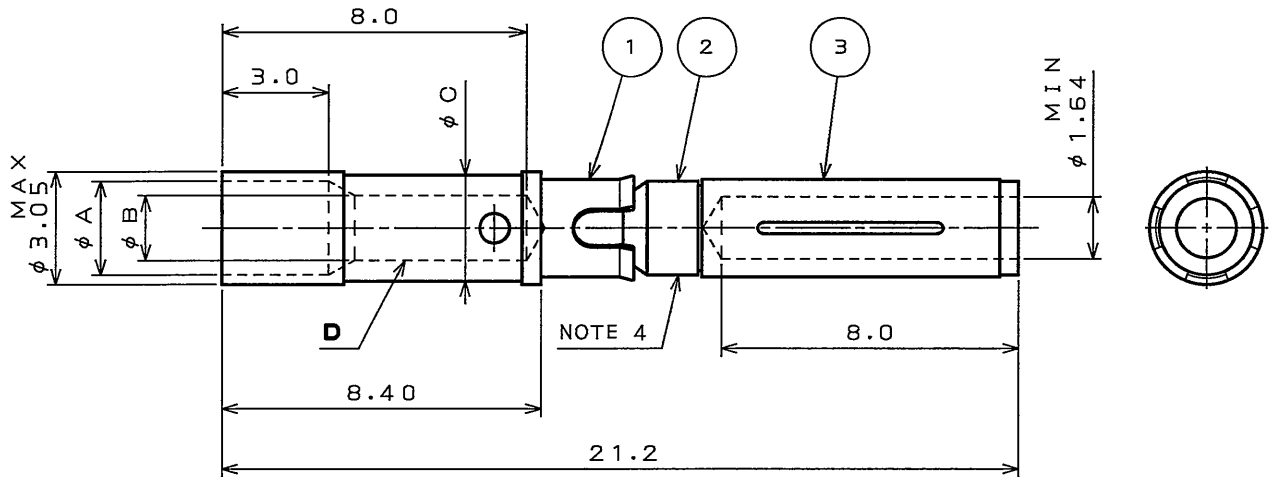


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
11	1.Apr.2005	057061	REDRAWN	H.SAKURADA	K.HARIQAYA	E.Matsumoto	M.Mafine



PART NO.	SIZE	φ A	φ B	φ C	CLIP COLOR クリップの色相	APPLICABLE WIRE 適用電線
031-50675	16-16	2.50	1.75	2.80	BLUE	AWG#16~#20(1.3mm~0.5mm)
031-50676	16-20A	2.70	1.20	1.80	GREEN	AWG#20~#24(0.5mm~0.2mm)
031-50677	16-20	1.70	1.20	1.80	RED	AWG#20~#24(0.5mm~0.2mm)
031-50794	16-14	2.50	2.10	2.90	—	AWG#14~#16(2mm~1.25mm)

- NOTE 1. THIS CONTACT IS ORDERED SEPARATELY FROM THE CONNECTOR.
 2. SEE T70-8,T73-18, AND JAHL-3024 FOR THE TERMINATION AND THE ASSEMBLY METHOD.
 3. THE VALUE IN () OF PLATE THICKNESS SHALL BE INNER DIAMETER OF THE CRIMP POT (D PORTION).
 4. THE FOLLOWING CONTACT PLATE THICKNESS SHALL BE SATISFIED WHEN THE PLATE THICKNESS IS MEASURED AT THIS PLACE.

注1.本コンタクトとコネクタは別オーダーである。

- △ 2.結線及び組立方法については、T70-8,T73-18及び、JAHL-3024を参照のこと。
 3.めっき厚の()内数値は、クリンプポット内径(D部分)である。
 4.この箇所でのめっき厚を測定した時、下記(コンタクト)のめっき厚の値を満足すること。

3	SPRING	1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL	Ni:1.5 μm MIN. Au:0.75 μm MIN.
2	SOCKET CONTACT BODY	1	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL	Ni:1.5 μm MIN.(0.6 μm MIN.) Au:0.75 μm MIN.(0.3 μm MIN.)
1	CLIP	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	Ag:2.5 μm MIN.
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

DOF-0-211E(03.06)	仕様書(SPECIFICATION) JACS-3024,JAHL-3024		第1版(ORIGINAL DATE) 14.Dec.1973		名称(TITLE) 031-***** (QES-16-**)		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	A4 SIZE S 1
	公差差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		シリーズ(SERIES) 尺度(SCALE) QE 5:1			
	寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)		担当 CHK. NISHINO					
	± .X ±0.5 .XX ±0.2 .XXX ±		査閲 APPD. KATOU 承認 APPD. NITA					
						図面番号(DRAWING NO.) SJ013833	版数 (REV.) 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9